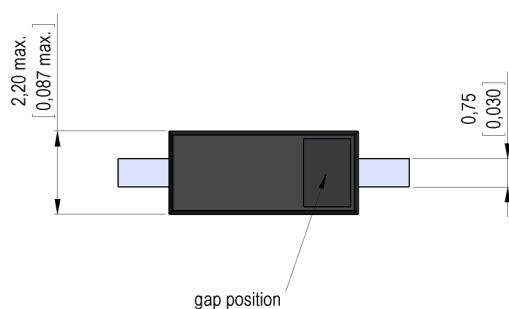
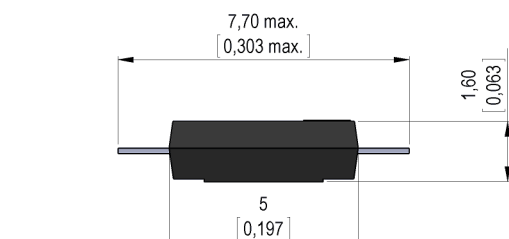
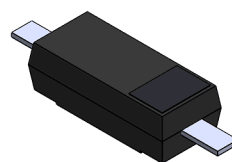
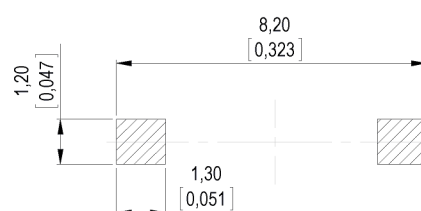
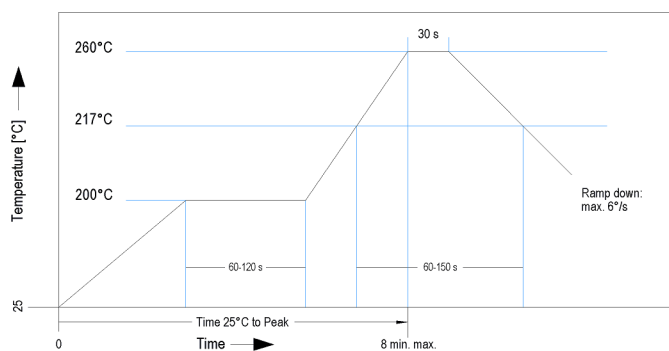
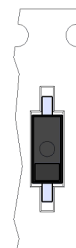
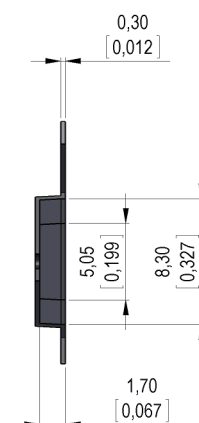
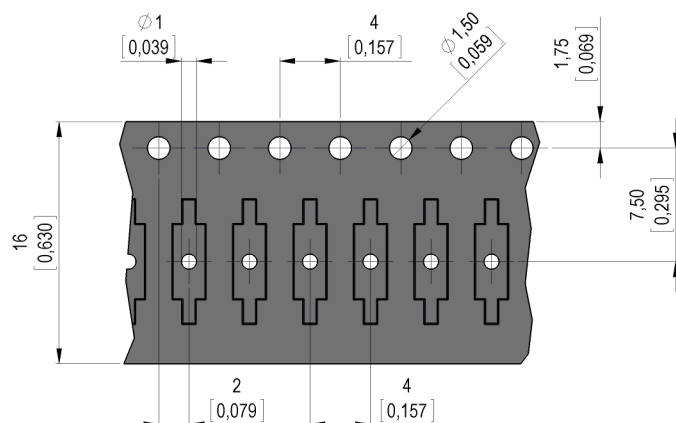


Dimensions mm[inch]

 tolerances according to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric

 Scale 5:1
 Maßstab 5:1

Recommended PCB Pad Layout

Solder Reflow Profile

reflow soldering conditions according to JEDEC norm J-STD 020D.1


Packaging


Gap position opposite to the sprocket holes.



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0

| Email: info@meder.com

Item No.:

USA: +1 / 508 295 0771

| Email: salesusa@meder.com

9240000010

Asia: +852 / 2955 1682

| Email: salesasia@meder.com

Item:

MK24-A-1

Magnetic properties	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Pull-In excitation (modified contact)	Reed switch modified phys. conditioned tolerance of +/- 1 AT	22		55	AT
Test equipment	Testing 100%	KMS11+AP66			
Pull-In in milliTesla (modified conta	MS150 - phys. caused tolerance +/- 0,1mT	1,8		4,5	mT

Contact data 04	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact rating (< 10 AT)	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			1	W
Switching voltage	DC or Peak AC			30	V
Switching current (< 10 AT)	DC or Peak AC			0,1	A
Carry current (< 10 AT)	DC or Peak AC			0,3	A
Contact resistance static(<10AT)	Measured with 40% overdrive Start value			250	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 V test voltage	10			GOhm
Breakdown voltage (< 10 AT)	according to IEC 255-5	60			VDC
Operate time incl. bounce (<10AT)	measured with 40% overdrive			0,25	ms
Release time	measured with no coil excitation			0,15	ms
Capacity	@ 10 kHz across open switch		0,1		pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Reach / RoHS conformity			yes		

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine, duration 11ms, in 3 axis			15	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			10	g
Operating temperature		-40		115	°C
Storage temperature		-55		115	°C
Soldering Temperature Tsold	Reflow according IPC/JEDEC J-STD-0			260	°C
Washability			fully sealed		

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Remark		Pick & place force should not exceed 25cN!			
Packaging		T&R per 2000 pcs. / Tray H20			

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 30.06.09 Designed by: THAUKE

Approval at: 03.11.09 Approval by: JHEYDER

Last Change at: 12.07.12 Last Change by: THAUKE

Approval at: 12.07.12 Approval by: AWEBER

Version: 7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9